



AMP-MODU I - Crimp Snap-In
Buchsenkontakte
für Stift 0,8 x 1,6 mm

Kontaktmaterial = Cu Sn
 Kont.-oberfläche = 0,8 µm verzinnt

Leiter-Querschnitt $0.5 - 1.0 \text{ mm}^2$

AMP-Best.-Nr.: 281 423 - 1
(Bandausführung)

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|------|------|-----------------------------------|--|-----------------------------|---------------|-----------------|------------------|----------|
|  <p><i>Werkstückkanten nach DIN 6784 ohne Angabe:</i></p> | | | | Allgemeintoleranzen: | | bis 6 | über 6 bis 30 | über 30 bis 120 | über 120 bis 400 | über 400 |
| | | | | nach DIN 7168 mittel | | ± 0,1 | ± 0,2 | ± 0,3 | ± 0,5 | ± 0,8 |
| <p><i>Technische Oberfläche nach DIN ISO 1302</i></p> | | | | Vorschrift: | | | | | | |
| | | | | Winkelmaße nach DIN 7168 mittel | | | | | | |
| 19 92 | Tag | Name | Frei | Werkstoff: | | | | | | |
| Gezeichnet | 06.05. | Ko. | | | | | | | | |
| Geprüft | 85. | Bö | | Halbzeug, Rohteil-Nr., Klasse-Nr. | | | | | | |
| Normgepr. | | | | | | | | | | |
| Maßstab | Benennung: | | | | | | | | | |
| 1:1 | Buchsenkontakte | | | | | 64.06 74 | | | | |
| | AMPMODUL für Stifte 0,8×1,6 | | | | | Ident-Nr. 48 61 39 X | | | | |
| Paßmaß | Abmaß | | | | | | | | | |